

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เรียน รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)

ตามหนังสือที่ อว 0405/ว 5003 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 เวที ดังนี้

1. งาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products" (iENA 2020) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2. งาน "Seoul International Invention Fair 2020" (SIIF 2020) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. งาน "The 32nd International Invention, Innovation & Technology Exhibition" (ITEX 2021) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

4. งาน "2021 Silicon Valley International Invention Festival" (SVIIF 2021) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ในการนี้ จึงใคร่ขอท่านโปรดพิจารณา ดังนี้

1. เห็นควรประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/สถาบันต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจทราบต่อไป

2. พิจารณาการร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเข้าร่วมงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การ Matching Fund จากคณะต้นสังกัด ในอัตราร้อยละ 50:50

3. หรือหากเห็นควรเป็นประการใด ขอดีโปรดสั่งการ

ขอรับ

(นางสาวอรุณีย์ เรือนคำ)
พนักงานปฏิบัติงาน

ขอส่งใบเสนอขอประมาณการเข้าร่วมตลอดจนข้อโต้แย้ง ผิดพลาด จากผู้คัดค้าน โดย ช่างเช. ส่งผลงานสำเนาประกวด จำนวน 1 ฉบับ แต่ไม่ได้รับงบ ผิดปกติจึงไม่ได้รับงบสนับสนุน ขอประมาณการเป็นตัวเลข

ขอรับ
3 สค 63.

① เติมนางว.1960

② เติมนางว.1960-


7 ก.ค. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3-8-63